# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- CÓLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

### 19 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

# **® Offenlegungsschrift**

<sub>0</sub> DE 3311480 A1

(5) Int. Cl. 3: H01R 11/18 G 01 R 31/28



PATENTAMT

② Aktenzeichen: P 33 11 480.3 ② Anmeldetag: 29. 3.83 Offenlegungstag:
 11. 10. 84

7 Anmelder:

Feinmetall GmbH, 7033 Herrenberg, DE

② Erfinder:

Kullen, Johannes, Dipl.-Ing., 7300 Esslingen, DE

M Kontaktbaustein

Elektrischer Kontaktbaustein für Meß- oder Prüfzwecke. Zur Verlängerung seiner Lebensdauer ist zumindest die Kontaktspitze seines Kontaktiergliedes mit einer dünnen Schicht aus metallischem Hartstoff einer Härte von mindestens 1200 HV und eines spezifischen elektrischen Widerstandes von maximal  $100 \mu \Omega$  cm versehen.

Zagensseeler Vertreter beim De Standing

7500 STUTTGART-1, Klapfeld table to Posttach 51

5482

### Patentansprüche

- 1. Elektrischer Kontaktbaustein für Meß- oder Prüfzwecke, welcher ein metallisches Kontaktierglied mit einer dem Kontaktieren von Prüflingen, insbesondere von zu messenden bzw. zu prüfenden Leiterplatten dienenden Kontaktspitze aufweist, dad urch gekennzeich hnet, daß zumindest die Kontaktspitze (16) des Kontaktiergliedes (12) mit einer dünnen Schicht aus metallischem Hartstoff einer Härte von mindestens 1200 HV und eines spezifischen elektrischen Widerstandes von maximal 100 μΩcm versehen ist.
- 2. Kontaktbaustein nach Anspruch 1, welcher zwei gesonderte Teile aus Metall aufweist, die mittels relativ zueinander beweglichen, an ihnen vorhandenen Kontaktflächen miteinander in elektrischem Kontakt stehen zwecks Übertragung von elektrischem Schem Meß- oder Prüfstrom, dadurch gekennzeichnet, daß zusätzlich zu der Kontaktspitze (16)

- 2 -

1

auch mindestens eine dieser Kontaktflächen (17, 20) ebenfalls mit einer dünnen Hartstoffschicht (18) aus metallischem Hartstoff einer Härte von mindestens 1200 HV und eines spezifischen elektrischen Widerstandes von max. 100 μΩcm versehen ist.

10

 Kontaktbaustein nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Hartstoff der Hartstoffschicht (18) eine Härte von mindestens 2000 HV aufweist.

15

4. Kontaktbaustein nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Hartstoff der Hartstoffschicht (18) einen spezifischen elektrischen Widerstand von weniger als 70  $\mu\Omega$ cm, vorzugsweise weniger als 50  $\mu\Omega$ cm aufweist.

20

5. Kontaktbaustein nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die metallische Hartstoffschicht metallisches Karbid enthält.

- 6. Kontaktbaustein nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die metallische Hartstoffschicht aus Karbid besteht.
- Kontaktbaustein nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Karbid Titankarbid, Zirkoniumkarbid, Wolframkarbid, Niobkarbid, Tantal-

- 5 karbid oder Vanadinkarbid ist.
  - 8. Kontaktbaustein nach einem der Ansprüche 1 bis 5 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß die metallische Hartstoffschicht (18) elektrisch leitfähiges Nitrid enthält.
  - Kontaktbaustein nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die metallische Hartstoffschicht (18) aus Nitrid besteht.

15

- 10. Kontaktbaustein nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß das Nitrid Titannitrid oder Zirkoniumnitrid ist.
- 20 11. Kontaktbaustein nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 7, 8 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß die metallische Hartstoffschicht (18) elektrisch leitfähiges Borid enthält.
- 12. Kontaktbaustein nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die metallische Hartstoffschicht (18) aus Borid besteht.
- 13. Kontaktbaustein nach Anspruch 11 oder 12, dadurch
  gekennzeichnet, daß das Borid Titanborid, Zirkoniumborid, Vanadinborid, Niobborid, Molybdänborid,
  Wolframborid oder Tantalborid ist.

- 14. Kontaktbaustein nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Hartstoffschicht mindestens
  einer Kontaktfläche (17, 20) geringere Dicke
  als die Hartstoffschicht der Kontaktspitze (16)
  aufweist.
- 15. Kontaktbaustein nach Anspruch 2 oder 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Hartstoffschicht (18) mindestens einer dieser Kontaktflächen (17, 20) aus demselben metallischen Hartstoff wie die Hartstoffschicht (18) der Kontaktspitze (16) des Kontaktiergliedes (12) besteht.
- 16. Kontaktbaustein nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die gesamte Oberfläche des Kontaktiergliedes (12) mit einer dünnen Hartstoffschicht (18) versehen ist.

- 5. -

1

5.

Feinmetall Gesellschaft mit beschränkter Haftung 7033 Herrenberg

10

#### Kontaktbaustein

Die Erfindung betrifft einen Kontaktbaustein gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1.

Bei einem bekannten Kontaktbaustein dieser Art (DE-PS 29 04 360), welcher ein Mantelrohr, eine Schraubenfeder und einen Kontaktkolben aufweist, ist der Kontaktkolben chemisch hartvernickelt. Auch das Mantelrohr ist zumindest an seiner mit dem Kontaktkolben in Berührung kommenden Innenfläche chemisch hartvernickelt. Hierdurch werden lange Lebensdauer sowie geringe und gleichbleibende elektrische Übergangswiderstände der hartvernickelten Flächen des Kontaktbausteines erreicht.

Solche Kontaktbausteine dienen insbesondere dazu, in
Adapterplatten eingesetzt zu werden, die jeweils eine
Vielzahl solcher Kontaktbausteine zum gleichzeitigen
Abtasten einer Vielzahl von zu prüfenden bzw. zu
messenden Stellen von Leiterplatten oder dergl. aufweisen.

Diese in der Elektronikindustrie, insbesondere auch 5 bei Rechnerherstellern eingesetzten elektrischen Kontaktbausteine müssen eine große Anzahl, bspw. oft mindestens 1 bis 5 Millionen von Meß- bzw. Prüfvorgängen durchführen können, ohne daß ihre elektrischen Eigenschaften sich störend verändern. Je höher die Anzahl 10 von Meß- oder Prüfvorgängen ist, die der Kontaktbaustein ohne störende Änderung seiner elektrischen Eigenschaften ausführen kann, um so betriebssicherer und wirtschaftlicher ist er. Nun haben aber derartige Kontaktbausteine in der Regel sehr geringe Durch-15 messer von vielfach weniger als 1 mm bis meist höchstens 2,5 mm und es ist deshalb nicht einfach, ihnen bei solch geringen Durchmessern hohe Lebensdauer zu geben, wenn man berücksichtigt, daß sie wegen ihrer Kleinheit nicht reparabel sind und deshalb ihre 20 schwächste Stelle - in der Regel ihre Kontaktspitze ihre Lebensdauer bestimmt. Der Kontaktbaustein soll ferner geringen, über seine Lebensdauer weitgehend konstanten elektrischen Widerstand haben von möglichst nur ca. 40 bis 600 Milliohm. Dies erfordert 25 geringen elektrischen Widerstand der Kontaktspitze und des übrigen Kontaktbausteines. Wenn der Kontaktbaustein zwei gesonderte Teile aufweist, die relativ zueinander beweglich sind und in elektrischem Kontakt miteinander stehende, Meß- oder Prüfstrom 30 übertragende Kontaktflächen aufweisen, ist es auch erforderlich, daß die elektrischen Übergangswider-

5 stände dieser Kontaktflächen sich ebenfalls während möglichst vieler Meß- oder Prüfvorgängen nicht oder nicht störend ändern und klein sind.

Die Härte der Hartnickelschichten des Kontaktbau
steines nach der DE-PS 29 04 360 beträgt ca. 1000 HV

(HV = Vickershärte). Diese Hartnickelschichten ergeben hohe Verschleißfestigkeit. Es ist jedoch erwünscht,
noch höhere Verschleißfestigkeit zumindest der besonders stark beanspruchten Kontaktspitze zu erreichen,

um die Lebensdauer eines solchen Kontaktbausteines
noch weiter zu erhöhen. Hierbei tritt jedoch die

noch weiter zu erhöhen. Hierbei tritt jedoch die Schwierigkeit auf, daß hierunter die elektrische Leitfähigkeit des Kontaktbausteines nicht leiden darf.

- 20 Es ist deshalb Aufgabe der Erfindung, einen Kontaktbaustein der im Oberbegriff des Anspruches 1 genannten Art zu schaffen, der erhöhte Lebensdauer bei den erforderlichen elektrischen Eigenschaften hat.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch einen Kontaktbaustein gemäß Anspruch 1 gelöst. Unter metallischen Hartstoffen sind elektrisch leitfähige Hartstoffe in der Definition ÜHLEIN "Römpps Chemisches Wörterbuch", Franckh'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1969, S. 351, verstanden.

Durch die Erfindung wird bei guter, über die Lebensdauer weitgehend konstant bleibender elektrischer - 8 -

1

Leitfähigkeit des Kontaktbausteines, der die Meß- und Prüfströme nicht störend verfälscht, insbesondere bei geringem elektrischen Widerstand bzw. Widerständen an der oder den metallische Hartstoffschichten aufweisenden Stellen höhere Lebensdauer des Kontaktbausteines als bisher erzielt.

10

15

20

25

Die Hartstoffschicht ergibt nämlich bei geringer Schichtdicke noch sehr gute elektrische Leitfähigkeit in Richtung quer zur Schichtoberfläche und damit für solche Kontaktbausteine notwendigen geringen elektrischen Widerstand. Die hierfür notwendigen geringen Schichtdicken werden durch die sehr hohe Härte und die hierdurch erreichte hohe Verschleißfestigkeit der Hartstoffschicht ermöglicht. Diese hohe Verschleißfestigkeit der Hartstoffschicht wird also zum Erzielen der für geringen elektrischen Widerstand notwendigen geringen Schichtdicke der Hartstoffschicht unter gleichzeitigem Erreichen höherer Lebensdauer, d.h. höheren Anzahlen von Meßoder Prüfvorgängen des Kontaktbausteines ausgenutzt. Auch haben metallische Hartstoffe in der Regel gute chemische Beständigkeit. Vorzugsweise kann die Dicke der Hartstoffschicht ungefähr 0,5 bis 10 µm betragen.

30

Die Lebensdauer des Kontaktbausteines wird noch weiter erhöht, wenn man gemäß Anspruch 3 vorsieht, daß die Hartstoffschicht eine Härte von mindestens 2000 VH (VH = Vickershärte) aufweist. Ferner ist es

für das Erzielen besonders geringer elektrischer Widerstände zweckmäßig, vorzusehen, daß der spezifische elektrische Widerstand des Hartstoffes der Hartstoffschicht weniger als 70  $\mu\Omega$ cm aufweist. Besonders günstig ist es, wenn dieser spezifische Widerstand des Hartstoffes weniger als 50  $\mu\Omega$ cm aufweist.

Falls der Kontaktbaustein außer an der Kontaktspitze noch an mindestens einer weiteren, für elektrischen Kontakt vorgesehenen Fläche eine metallische Hartstoffschicht aufweist, kann diese zweckmäßig aus demselben Hartstoff wie die Hartstoffschicht der Kontaktspitze bestehen und auch ungefähr dieselbe Dicke aufweisen. Es ist jedoch auch möglich, die Schichtdicke der Hartstoffschicht an einer Kontaktfläche, die weniger starken mechanischen Beanspruchungen als die Hartstoffschicht an der Kontaktspitze unterliegt, noch dünner als die Hartstoffschicht der Kontaktspitze vorzusehen, um ihren elektrischen übergangswiderstand noch kleiner zu machen.

Der Hartstoff der Hartstoffschicht kann aus einer einzigen Verbindung oder dergl. bestehen. Jedoch ist es auch möglich, daß die Hartstoffschicht aus mehreren unterschiedlichen Hartstoffen zusammengesetzt ist und/oder zusätzliche Legierungsbestandteile oder

dergl. enthält oder in sie eingebaut sind. Besonders günstig ist es, wenn die Hartstoffschicht aus Karbid oder Nitrid oder Borid besteht. In vielen Fällen kann auch vorgesehen sein, daß sie elektrisch leitfähiges Karbid, Nitrid oder Borid enthält, d.h. außer dem

Karbid bzw. Nitrid bzw. Borid noch mindestens einen weiteren Bestandteil enthält, der ihre Härte und/oder ihre elektrische Leitfähigkeit und/oder ihre chemische Beständigkeit noch erhöht.

Das Karbid kann vorzugsweise Titankarbid, Zirkoniumkarbid, Vanadinkarbid, Niobkarbid, Tantalkarbid oder
Wolframkarbid sein. Das Nitrid kann vorzugsweise
Titannitrid oder Zirkoniumnitrid sein. Das Borid kann
vorzugsweise Titanborid, Zirkoniumborid, Vanadinborid, Niobborid, Tantalborid, Molybdänborid oder
Wolframborid sein.

Einige geeignete Karbide, Nitride oder Boride haben folgende chemischen Formeln:

25

WC, TaC, Ta<sub>2</sub>C, NbC, Nb<sub>2</sub>C, VC, ZrC, TiC, TiN, ZrN, TiB, TiB<sub>2</sub>, ZrB, ZrB<sub>2</sub>, ZrB<sub>15</sub>, VB, VB<sub>2</sub>, NbB<sub>2</sub>, TaB<sub>2</sub>, Mo<sub>2</sub>B<sub>5</sub>, Mo<sub>2</sub>B<sub>2</sub>, W<sub>2</sub>B<sub>5</sub>.

30

Hartstoffe dieser chemischen Formeln sind im Fachbuch KIEFFER-BENESOVSKY "Hartstoffe", Springer-Verlag,

Wien, 1963, beschrieben. Es kommen auch elektrisch leit-5 fähige Nitride, Karbide und Boride anderer chemischer Zusammensetzungen infrage. Auch sind manche metallische Hartstoffe nichtstöchiometrische Verbindungen bzw. es braucht manche Verbindung nicht den Wertigkeitsvorstellungen der Elemente zu entsprechen. Bspw. können 10 Karbide nichtstöchiometrische Verbindungen sein, siehe Römpps Chemisches Wörterbuch, wie oben, S. 119.

Für das Aufbringen der Hartstoffschicht auf den betreffenden Metallkörper sind neben anderen Verfahren 15 vor allem geeignet das CVD-Verfahren (Chemical Vapor Deposition) sowie das PVD-Verfahren (Physical Vapor Deposition). Zu letzterem Verfahren gehört die Kathodenzerstäubung (Sputtern) und das ionenunterstützte Aufdampfen (Ion-Plating).

Der bezüglich des Erzielens hoher Lebensdauer kritischste Punkt eines solchen elektrischen Kontaktbausteines ist seine Kontaktspitze. Es genügt deshalb oft, nur diese Kontaktspitze mit einer dünnen metallischen Hartstoffschicht zu überziehen. Falls der Kontaktbaustein noch Kontaktflächen hat, die relativ zueinander beweglich sind und in elektrischem, den Meß- oder Prüfstrom übertragenden Kontakt miteinander stehen und durch die relative Beweglichkeit ebenfalls Verschleiß unterliegen, kann man hier jedoch vorzugsweise ebenfalls Beschichtung mindestens einer dieser Kontaktflächen mit Hartstoff der beschriebenen Eigenschaften in

20

25

- 12-

geringe Übergangswiderstände ergebenden

dünnen Schichtdicken von ebenfalls vorzugsweise 0,5 -10 µm vorsehen. Da solche relativ zueinander beweglichen Kontaktflächen jedoch meist erheblich geringerem Verschleiß als die Kontaktspitze des
Kontaktbausteines ausgesetzt sind, genügen an diesen
relativ zueinander beweglichen Flächen oder an einer
von ihnen in vielen Fällen auch andere Beschichtungen,
beispielsweise sie chemisch hartzuvernickeln, oder
es kann von Beschichtungen hier manchmal abgesehen
werden, ohne die Lebensdauer des Kontaktbausteines zu verkürzen.

Der elektrische Kontaktbaustein kann im übrigen von üblicher Bauart sein, insbesondere ein Kontaktbaustein, wie er in dem Prüfen von Leiterplatten dienenden Adapterplatten eingesetzt wird. Solche Kontaktbausteine bestehen meistens aus einem Mantelrohr, dem Kontaktkolben und einer ihn ständig belastenden Feder. Die Erfindung ist jedoch nicht auf derartige Kontaktbausteine beschränkt, sondern sie ist auch bei anderen Kontaktbausteinen anwendbar. So kann beispielsweise der Kontaktbaustein gegebenenfalls nur aus einem dem Kontaktieren der Prüflinge dienenden drahtförmigen Kontaktstift bestehen, der zumindest an seiner Kontaktspitze mit einer dünnen metallischen Hartstoffschicht versehen ist.

In der Zeichnung ist ein Kontaktbaustein gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung teilweise geschnitten dargestellt.

Der dargestellte Kontaktbaustein 10 besteht aus einem metallischen Mantelrohr 11, einem metallischen, als Kontaktierglied dienenden Kontaktkolben 12 und einer metallischen Schraubenfeder 13. Der massive Kontaktkolben 12 besteht aus einem im Mantelrohr 11 in einem Schiebesitz geführten, im Durchmesser verbreiterten,

- kreiszylindrischen Führungsteil 14, an das koaxial ein gerader Stift 15 mit einer an seinem freien Ende befindlichen Kontaktspitze 16 einstückig anschließt.
- Das Metall des Kontaktkolbens 12 wie auch das Metall des Mantelrohres 11 ist elektrisch gut leitfähig,bspw.Messing. Der metallische Kontaktkolben 12 ist auf seiner ganzen Oberfläche mit einer dünnen Hartstoffschicht 18 aus metallischem Hartstoff versehen. Die Dicke dieser Schicht
- 20 18 kann vorzugsweise 0,5 -10 µm betragen und ist in der Zeichnung übertrieben dick dargestellt.
  Es genügt jedoch oft bereits, zur bedeutenden Erhöhung der mit diesem Kontaktbaustein 10 vornehmbaren Anzahlen von Meß- und Prüfvorgängen nur die
- mit Prüflingen, wie Leiterplatten oder dergl., in
  Kontakt kommende Kontaktspitze 16 des Kontaktiergliedes 12 mit einer solchen dünnen Hartstoffschicht 18
  zu versehen. Jedoch ist es meist besonders günstig,
  wenn auch die Umfangsfläche 17 des Führungsteiles 14
- ebenfalls mit einer solchen dünnen metallischen Hartstoffschicht 18 versehen ist. Aus Herstellungsgründen ist es dabei zweckmäßig, die gesamte Oberfläche des Kontaktkolbens 12 mit einer solchen dünnen Hartstoffschicht 18
- C5 zu versehen. Dieser Kontaktkolben 12 weist trotz

Б

der geringen Dicke der Hartstoffschicht 18 im Betrieb sehr hohe Lebensdauer auf, kann also sehr viele Prüf- oder Meßvorgänge bei ungefähr gleichbleibenden elektrischen Eigenschaften, insbesondere geringen elektrischen Übergangswiderständen ausüben.

Desgleichen ist es besonders zweckmäßig, um auch für 10 die Innenumfangswand 20 des Mantelrohres 11 ebenfalls sehr hohe Verschleißfestigkeit bei ebenfalls geringem elektrischen Übergangswiderstand zu erreichen, sie zumindest am vom Führungsteil 14 kontaktierten Bereich ebenfalls mit einer solchen 15 dünnen Schicht 18 aus metallischem Hartstoff zu versehen. Und zwar gleitet das Führungsteil 14 an dieser Innenumfangswandung 20 im Betrieb axial hin und her und kontaktiert sie ständig, so daß sie ebenfalls eine elektrische Kontaktfläche des Kontaktbausteines 20 10 bildet.

Es können also vorzugsweise die Kontaktflächen 17, 20
ebenfalls mit dünnen Schichten 18 aus metallischem
Hartstoff versehen sein, um hier ebenfalls
sehr hohe Verschleißfestigkeit bei sehr geringem elektrischen Übergangswiderstand zu erreichen, der sich während der Lebenszeit des Kontaktbausteines nicht oder nicht störend ändert.

30

35

Die Feder 13 stützt sich an der rückwärtigen, eine mittige Bohrung aufweisende Rückwand 22 des Mantelrohres 11 ab und liegt unter ständiger Vorspannung an der ebenen Rückseite des Führungsteiles 14 an und drückt so den Kolben 12 in die dargestellte Stellung, in der sein

Führungsteil an die vordere Stirnwand 23 des Mantelrohres 11 angedrückt ist. Wenn dieser Kontaktbaustein im Betrieb eine Leiterplatte oder dergl. mit
seiner Kontaktspitze 16 kontaktiert, wird das Kontaktierglied 12 gegen die Wirkung der Feder 13
in Richtung des Pfeiles A verschoben, wobei sich
die elektrisch leitenden Eigenschaften dieses
Kontaktbausteines 10 praktisch nicht ändern, so
daß es den Meß- oder Prüfstrom, von dem es bei jeder
Messung oder Prüfung durchflossen wird, in seiner
Größe wegen des geringen elektrischen Widerstandes
nicht störend beeinflußt.

Dieser Kontaktbaustein 10 kann vorzugsweise in einer nicht dargestellten Adapterplatte eingesetzt werden, die eine Vielzahl solcher Kontaktbausteine trägt, um gleichzeitig eine Vielzahl von elektrisch zu prüfenden oder zu messenden Punkten von Leiterplatten oder dergl. elektrisch messen bzw. prüfen zu können. Der Durchmesser des Mantelrohres 11 kann deshalb wie üblich sehr klein sein.

Der beim Prüfen einer Leiterplatte oder dergl. diesen Kontaktbaustein 10 durchströmende Strom tritt an der Kontaktspitze 16 in den Kontaktkolben 12 ein und strömt von seinem Führungsteil 14 über die Kontaktflächen 17, 20 und gegebenenfalls auch mit über die Feder 13 in das Mantelrohr 11 über. Vom Mantelrohr 11 aus kann der Strom über eine nicht dargestellte Steckoder Lötverbindung weitergeleitet werden. Die Stromrichtung kann natürlich auch entgegengesetzt verlaufen oder es kann auch Wechselstrom für die Prüfung bzw.

- 16 · - Leerseite -

